

日付：2017年 6月 14日

株式会社 ムラタエレクトロニクス
営業部 販売1課
シニアマネージャー 大嶋 健司

株式会社 村田製作所
第1コンデンサ事業部 販売企画3課
シニアマネージャー 和田 浩平

チップ積層セラミックコンデンサ
**1.6mm×0.8mmサイズ以上 高誘電率系 静電容量 1uF未満 (定格電圧100V以下)品
受注辞退と小型化検討のお願い**

拝啓 御社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、早速ではございますが、標記の件につきましてご報告申し上げます。ご査収、ご賢察の上、
宜しくお取り計らい賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 適用品種 チップタイプ積層セラミックコンデ GR*18シリーズ～GR*55シリーズ(1608サイズ～5750サイズ) 高誘電率系 静電容量 1uF未満 (定格電圧100V以下)
2. 適用品名 御社対象品は、添付資料(1)によります。
3. 小型化と大型品の受注辞退のお願いをさせていただく理由 <p>積層セラミックコンデンサの需要は年々増加しており、特に小型薄層品を用いるモバイル機器の伸長により積層セラミックコンデンサの小型サイズ（特に0603サイズ）の需要の伸びが顕著です。弊社では中長期的にもこの傾向が継続していくものと推測しています。弊社はそれらの変化に対応し、業界のニーズにお応えするために、特にこれら小型サイズの供給と能力の増強に注力させて頂きたく存じます。</p> <p>一方、設備投資や生産スペースの関係上、大型サイズを含めた全サイズを網羅的に生産増強していただく余力がなく、1608サイズ以上の生産能力についてはある程度縮小していかざるを得ない状況です。なかでも1608サイズ以上の1uF未満の領域につきましては商品化から20年以上経過しています。この領域における商品の技術レベルは 日系以外の台湾系競合サプライヤーも含めほぼ同等になっており、技術的には弊社品含め業界で横並びの状況です。コスト差もあって弊社のこの領域での市場でのポジションないビジネスは減少してきていますし、今後もそのような見通しを立てております。</p> <p>上記のような背景から、今一度0603サイズなどの1608サイズ未満品の小型化 をご検討、切替をしていただくことにより、従来のお客様への弊社からのサービスを継続させていただきたいと考えています。どうしても小型化が困難な場合は台湾系競合サプライヤーをはじめとする他社への転注もご検討いただきたく、よろしくご依頼申し上げます。</p>
4. 切替スケジュール ・従来サイズの発注最終日：2018年12月30日 ・発注最終日以降は小型品（1005サイズ以下）への発注をお願いいたします。 ・従来サイズの貴社への最終出荷期限：2019年9月30日 当案内をご認識いただき、受付していただける場合は、文書受領確認欄にご記入の上、弊社へご返却下さいます様お願い申し上げます。
5. その他 御社海外工場についても適用させていただきます。

以上